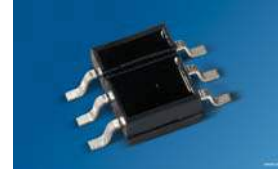


Reflective Interrupter with Schmitt-Trigger
Reflexlichtschranke mit Schmitt-Trigger
Version 1.1

SFH 9245



Features:

- 940nm emitter in combination with a Schmitt-Trigger IC
- Output: active "low"
- Daylight cut-off filter
- Threshold current: typ. 1 mA
- Emitter and detector electrically isolated
- Preconditioning acc. to JEDEC Level 4

Applications

- Optical threshold switch
- Pulse former
- Counter

Besondere Merkmale:

- 940nm Emitter in Kombination mit einem Schmitt-Trigger IC
- Ausgang: aktiv "low"
- Tageslichtsperrfilter
- Einschaltstrom: typ. 1 mA
- Sender und Empfänger galvanisch getrennt
- Vorbehandlung nach JEDEC Level 4

Anwendungen

- Optischer Schalter
- Pulsformer
- Zähler

Ordering Information

Bestellinformation

Type: Typ:	Threshold current Schaltschwelle Kodak neutral white testcard with 90% reflection; $V_{CC} = 5\text{ V}$, $d = 1\text{ mm}$ $I_{F,on}$ [mA]	Ordering Code Bestellnummer
SFH 9245	1 (≤ 5)	Q65111A3174

Maximum Ratings ($T_A = 25\text{ °C}$)**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
--------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Emitter**Sender**

Reverse voltage Sperrspannung	V_R	5	V
Forward current Durchlassstrom	I_F	50	mA
Surge current Stoßstrom ($t_p \leq 10\ \mu\text{s}$, $D=0$)	I_{FSM}	0.7	A
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	100	mW
Thermal resistance junction - ambient ^{1) page 13} Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung <small>1) Seite 13</small>	R_{thJA}	495	K / W

Detector**Empfänger**

Supply voltage Betriebsspannung	V_{CC}	-0.5 ... 20	V
Output voltage Ausgangsspannung	V_{OUT}	-0.5 ... 20	V
Output current Ausgangsstrom	I_{OUT}	50	mA
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	175	mW

Interrupter**Lichtschanke**

Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100	°C
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	150	mW

Characteristics ($T_A = 25\text{ °C}$)**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
--------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Emitter**Sender**

Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge	(typ)	λ_{peak}	950	nm
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 50\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	(typ (max))	V_F	1.45 (≤ 1.8)	V
Reverse current Sperrstrom ($V_R = 5\text{ V}$)	(typ (max))	I_R	not designed for reverse operation	μA
Temperature coefficient of I_e or Φ_e Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e	(typ)	TC_1	-0.5	% / K

Detector**Empfänger**

Current consumption Stromaufnahme ($V_{CC} = 5\text{ V}$)	(typ (max))	I_{CC}	3.3 (< 5)	mA
Current Consumption Stromaufnahme ($V_{CC} = 18\text{ V}$)	(typ)	I_{CC}	5	mA
Output voltage "high" Ausgangsspannung „high“ ($I_{OUT} = 0\text{ mA}$)	(typ (min))	V_{OH}	VCC (> 4.0)	V
Output voltage "low" Ausgangsspannung "low" ($I_{OUT} = 16\text{ mA}$)	(typ (max))	$V_{OUT\text{ low}}$	0.15 (< 0.4)	V
Rise time Anstiegszeit ($V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_F = 20\text{ mA}$, $R_L = 280\text{ k}\Omega$)	(typ)	t_r	0.02	μs
Fall time Abfallzeit ($V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_F = 20\text{ mA}$, $R_L = 280\text{ k}\Omega$)	(typ)	t_f	0.01	μs

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Turn-on time Einschaltzeit ($V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_F = 20\text{ mA}$, $R_L = 280\text{ k}\Omega$)	(typ) t_{on}	1	μs
Turn-off time Ausschaltzeit ($V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_F = 20\text{ mA}$, $R_L = 280\text{ k}\Omega$)	(typ) t_{off}	2	μs

Interrupter Lichtschranke

Threshold current Schaltschwelle (Kodak neutral white testcard with 90% reflection; $V_{CC} = 5\text{ V}$, $d = 1\text{ mm}$)	(typ (max)) $I_{F,on}$	1 (≤ 5)	mA
Hysteresis Hysterese	(typ (min..max)) $I_{e,off} / I_{e,on}$	0.6 (0.5 ... 0.9)	-

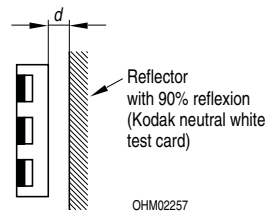
Operating Conditions Betriebsbedingungen

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Supply voltage Betriebsspannung	V_{CC}	4 ... 18	V
Output current Ausgangsstrom	I_{OUT}	16	mA

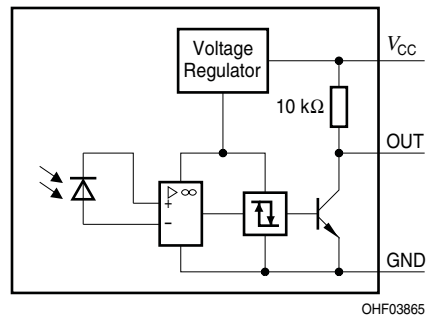
Note: A bypass capacitor, 0.1 μF typical, connected between V_{CC} and GND is recommended in order to stabilize power supply line.

Anm.: Zur Stabilisierung der Versorgung wird ein Stützkondensator (angeschlossen zwischen V_{CC} und GND) von typ. 0.1 μF empfohlen.

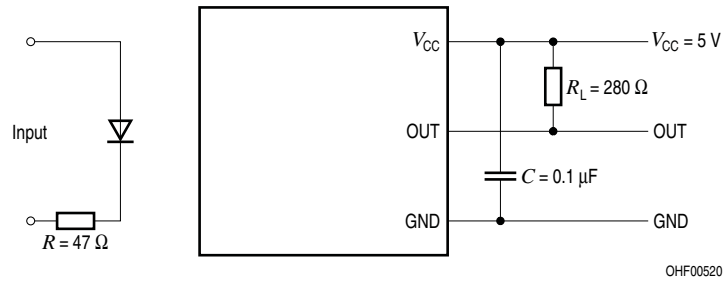
Mechanical test setup
Mechanischer Testaufbau



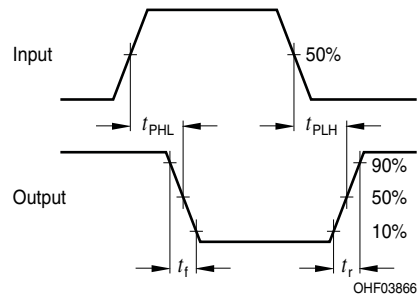
Block Diagram
Blockschaltbild



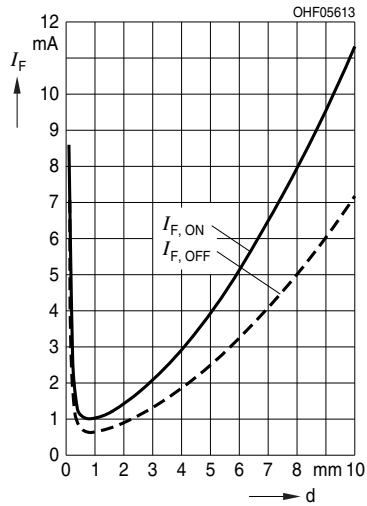
Test Circuit for Switching and Response Time
Testschaltkreis für Schalt- und Reaktionszeit



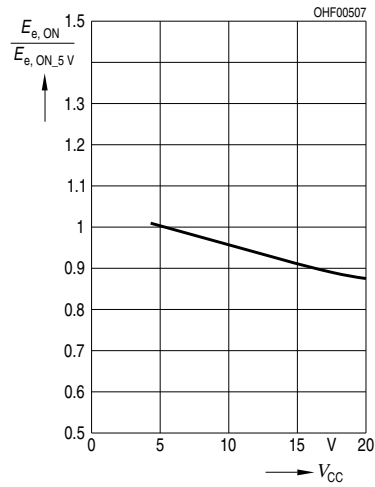
Switching Time Definitions
Schaltzeitdefinitionen



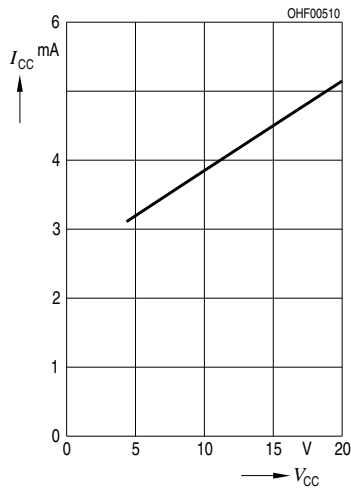
Threshold Current vs. Distance ^{2) page 13}
Schwellstrom vs. Entfernung ^{2) Seite 13}
 $I_F = f(d)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$



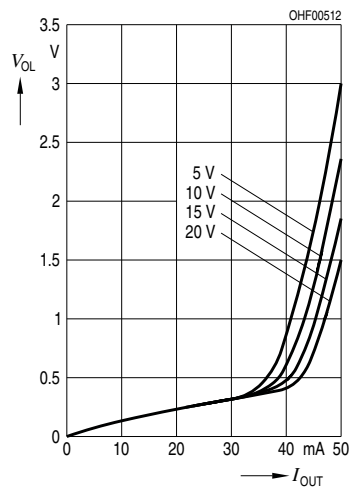
Relative Threshold ^{2) page 13}
Relative Schwelle ^{2) Seite 13}
 $E_{e,on} / E_{e,on V_{CC}=5V} = f(V_{CC})$, $T_A = 25^\circ\text{C}$



Current Consumption ^{2) page 13}
Stromaufnahme ^{2) Seite 13}
 $I_{CC} = f(V_{CC})$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

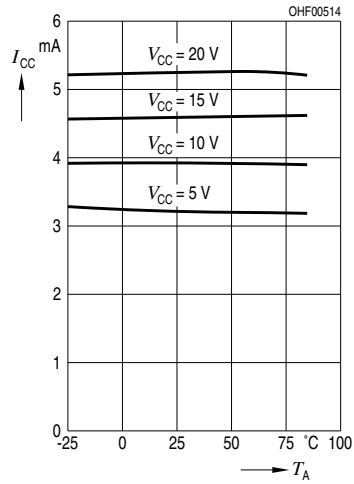


Output Voltage ^{2) page 13}
Ausgangsspannung ^{2) Seite 13}
 $V_{OL} = f(I_{OUT}, V_{CC})$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

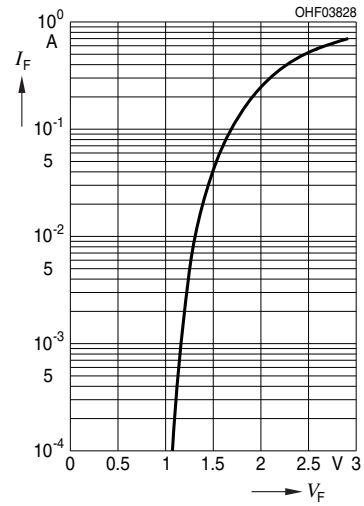


Current Consumption vs. Ambient Temperature
 2) page 13
Stromaufnahme vs. Umgebungstemperatur
 2) Seite 13

$I_{CC} = f(T_A, V_{CC})$

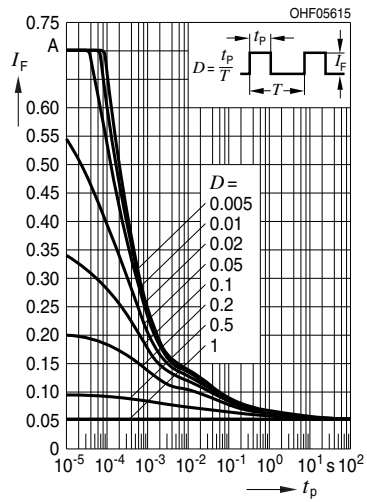


Forward Current 2) page 13
 2) Seite 13
Durchlassstrom
 $I_F = f(V_F)$, single pulse, $t_p = 100\ \mu\text{s}$



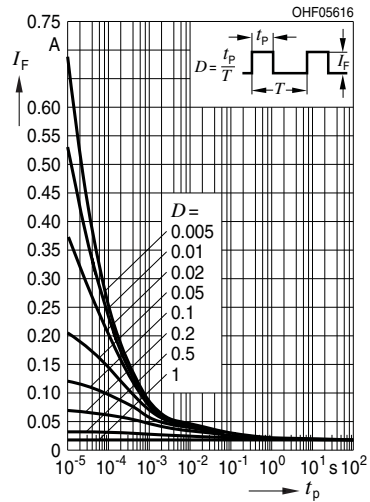
**Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit**

$I_F = f(t_p)$, $T_A = 25\text{ °C}$, duty cycle $D =$ parameter

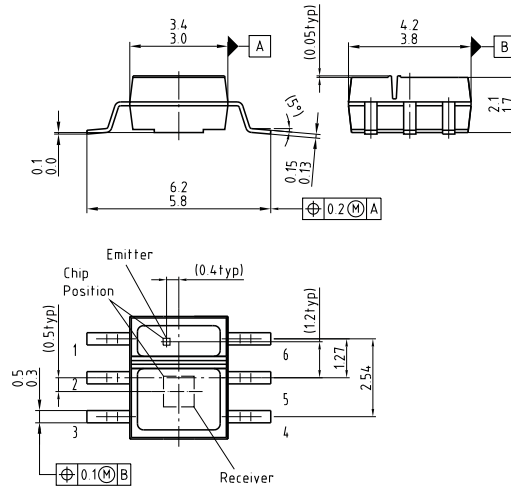


**Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit**

$I_F = f(t_p)$, $T_A = 85\text{ °C}$, duty cycle $D =$ parameter



**Package Outline
Maßzeichnung**



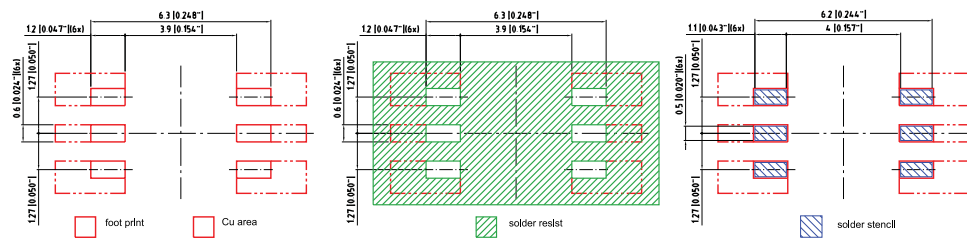
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

C63062-A3059-A11-01

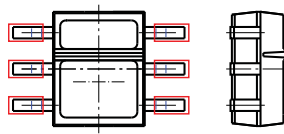
**Pinning
Anschlussbelegung**

Pin Anschluss	Description Beschreibung
1	Anode
2	OUT
3	V _{CC}
4	- (connect to GND or leave open)
5	GND
6	Cathode

**Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddingesign**



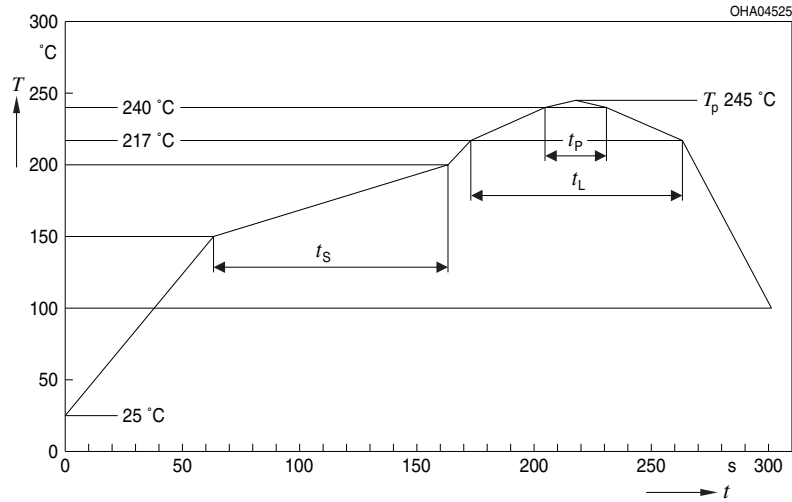
Component Location on Pad



E062.3010.158 -01

Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat ^{*)} 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_s T_{Smin} to T_{Smax}	t_s	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak ^{*)} T_{Smax} to T_p			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L	217			°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_p		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_p - 5$ K	t_p	10	20	30	s
Ramp-down rate* T_p to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_p				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
^{*)} slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Disclaimer**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer**Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Thermal resistance:** Mounting on PC-board with > 5 mm² pad size
- 2) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

Glossar

- 1) **Wärmewiderstand:** Montage auf PC-Board mit > 5 mm² Padgröße
- 2) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。